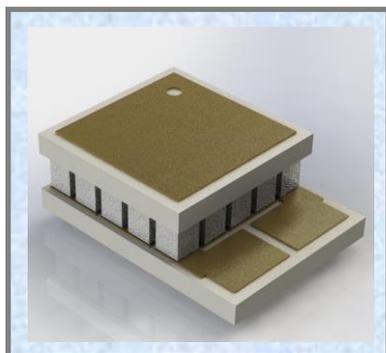


THERMO MODULE DATA

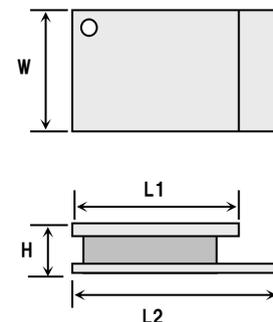
型式 KSGH018

RoHS 2002/95/EC Compliant



Th	$\Delta T_{max}(^{\circ}C)$	$I_{max}(A)$	$V_{max}(v)$	$Q_{cmax}(w)$
27 $^{\circ}C$	76	1.5	2.2	1.8
70 $^{\circ}C$	93	1.5	2.8	2.0

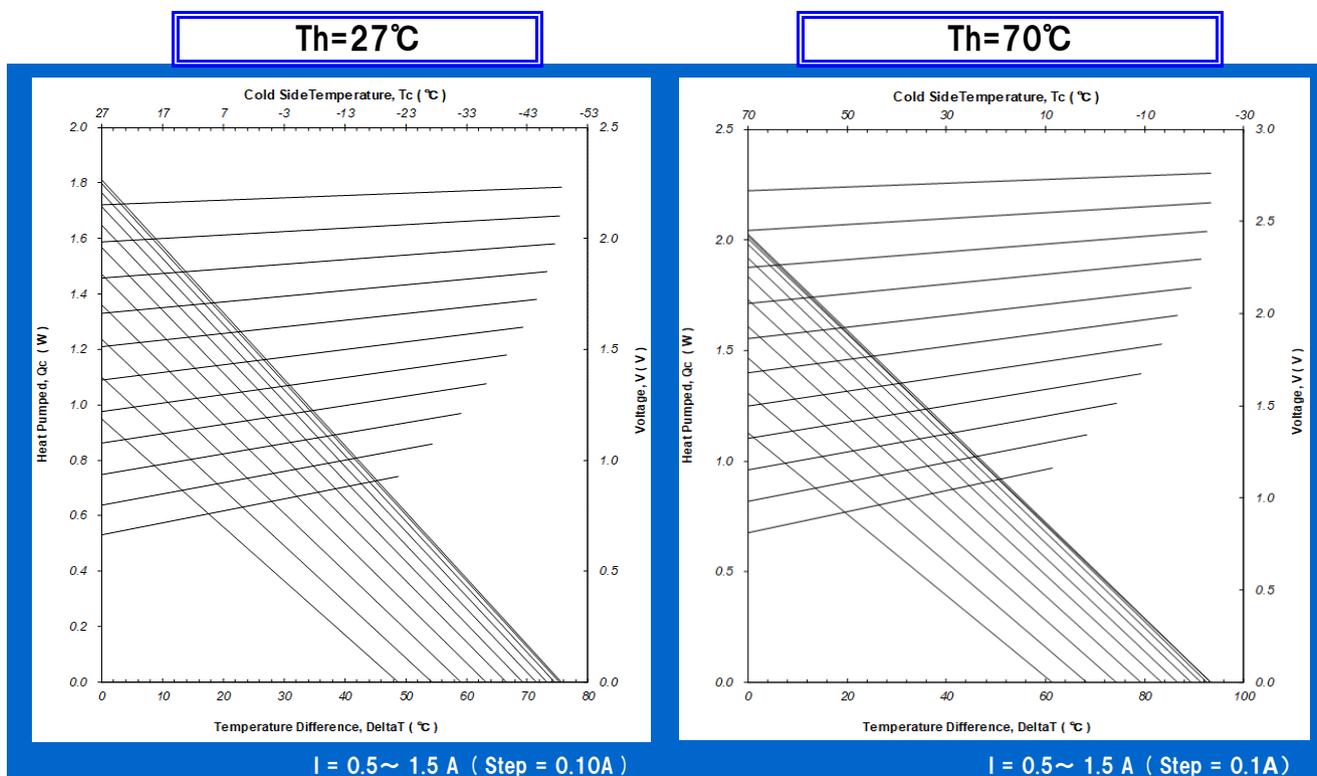
	W	L1	L2	H
寸法(mm)	2.00	2.00	2.60	0.70
公差(mm)	± 0.2	± 0.2	± 0.2	± 0.1
上下メタライズ	Cu-Ni-Pd-Au			
セラミック材質	窒化アルミ (AlN)			
組立半田	AuSn (融点280 $^{\circ}C$)			



オプション

組立半田	SnSb (融点232 $^{\circ}C$)
セラミック材質	窒化アルミ、またはアルミナと窒化アルミの組み合わせ
予備半田	InSn (融点117 $^{\circ}C$)、BiSn (融点138 $^{\circ}C$)、組立半田SnSb (融点232 $^{\circ}C$)を選定時はSnAgCu (融点217 $^{\circ}C$)も対応可能

性能特性図



雰囲気	窒素
電流値	$I = 0.5 \sim 1.5 A$ (Step = 0.10 A)

株式会社KELK

- 本社・工場
- モジュール開発・営業部

www.kelk.co.jp

〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-22-8724 FAX 0463-22-3692
 〒254-8543 神奈川県平塚市四之宮3-25-1 TEL 0463-23-3697 FAX 0463-24-6749
 E-mail : JPE7MB_homepage_kelk@global.komatsu